

「임베디드 시스템반도체 과정」 프로젝트 발표회(안)

1. 개 요

- 일시(장소) : '24.11.04(월) 13:00~17:30 한국팹리스산업협회
(경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 27 텔레칩스 사옥 1층 대강당)
- 대상과정 : 임베디드 시스템반도체설계(900h) 수료예정자 22명
- 참석자(약 95명 내외) : 기업(20명), 연수생(22명), 대한상의센터(13명)
(기업 10~20개, 20명 내외) 협회 채용 희망 회원사 등
(협회 5명 내외) 김서균 사무총장 등
(대한상의 센터 55명) 센터장, 처장, 재학생(45명) 등

2. 세부 일정

구분	시 간	주요 내용	비 고
1부	12:30 ~ 12:50	등 록	사회자
	13:00 ~ 13:10	내·외빈 소개	
	13:10 ~ 13:20	인사말 - 팹리스협회 회장, 서울기술교육센터장	
	13:20 ~ 14:40	프로젝트 발표 (팀당 15분 내외) (10분 발표 및 질의 응답 5분, 5개 팀)	
	14:40 ~ 15:40	기업별 채용 설명회 (60')	박은경 처장
2부	15:40 ~ 15:55	총평 및 시상식(10')	
		(팹리스협회장등, 5개부분 시상 및 격려사)	
	15:55 ~ 17:00	기념 촬영(5')	
		채용희망기업 인터뷰 *면접 부스 1~2층 상담실, 추가 로비에 배치	
	17:00 ~ 17:10	마무리	

※ 상기 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음